敦吉科技股份有限公司

2026年第三季
法人說明會

股票代號 2459

2026年11月16日 | 星期一



免責聲明

01 本公司並未發佈財務預測，簡報內容（含本會議中所揭露之資訊、Q&A說明）若涉及預測性資訊，僅供參考之用。本公司或任何第三人均不就該預測性之正確性與完整性承擔任何責任，亦不負更新或更正該資訊之義務。

02 本簡報所載的任何財務資料係遵照國際財務報導準則公報（ IFRSs ）編製。

03 本公司並無就有關資料之可靠性、準確性或完備性作出任何明示或暗示之聲明或保證，且對使用本簡報資料任何內容或因倚賴該等內容所採取行動而直接或間接引致之任何損失概不負責。

04 未經本公司允許的情況下，不可複製、修改、重新編譯、刪減或傳送本簡報任何內容，或將任何該等內容做為商業用途。

議程

01

公司簡介

01 ~ 02/14

02

營運報告

03 ~ 13/14

03

問與答

14/14

01

公司簡介

COMPANY PROFILE

公司概況

49.08

2025 合併營收｜新台幣億元

公司名稱 ｜ 敦吉科技股份有限公司
成立日期 ｜ 1980年8月7日
證券代號 ｜ 2459
資 本 額 ｜ 新台幣10.56億元

董事長暨總經理 鍾元凱

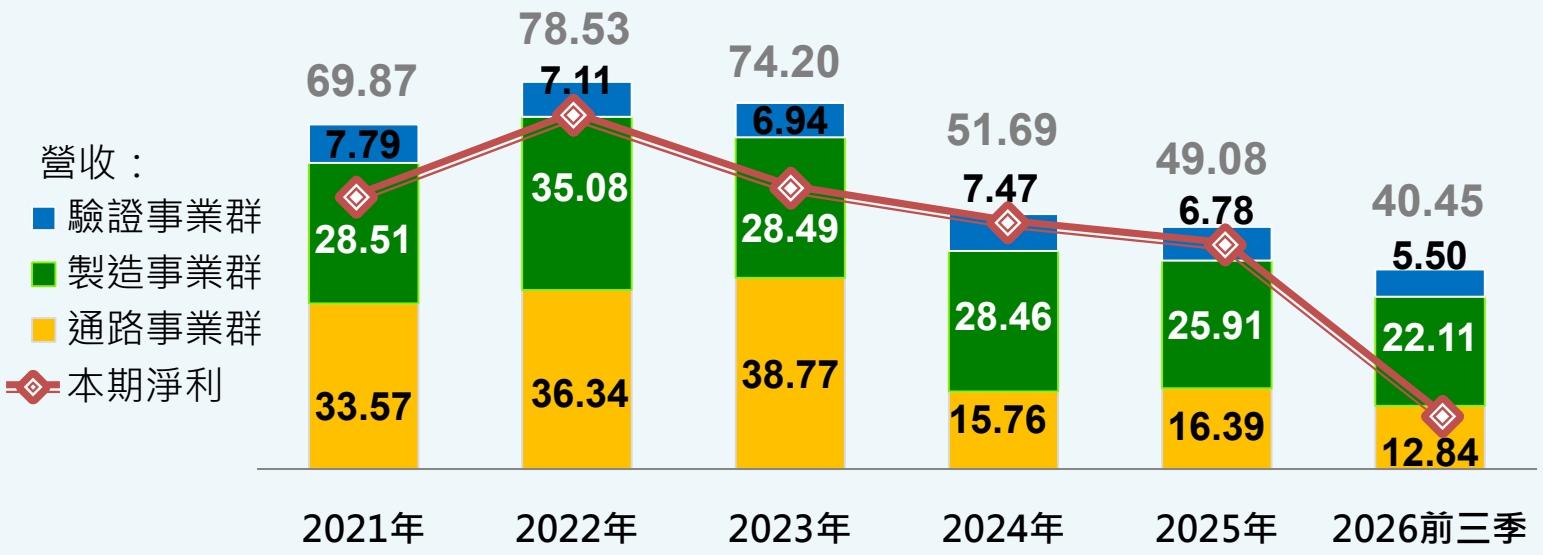
三大事業群最高主管
製造事業群｜鍾元凱
通路事業群｜林義超
驗證事業群｜蔡家宏

營運據點

- 總公司
- 通路事業
- 製造事業
- 驗證事業



3大核心事業群



單位：新台幣億元

本期淨利	
2021年	5.96
2022年	6.60
2023年	6.03
2024年	5.76
2025年	5.59
2026前三季	4.25

通路事業群

資訊、通訊、電源系統、顯示器等電子機構零組件行銷。

製造事業群

電子零組件及精密模具設計製造、塑膠零件成型組立、車載及醫療零組件製造。

驗證事業群

安規及電磁兼容性測試驗證，軟體開發設計應用服務及實驗室設計建造工程。

02

營運報告

OPERATING REVIEW

財務韌性 × 事業成長

合併資產負債表 | 合併綜合損益表 | 季度趨勢

事業群表現 | 集團營收比重 | 策略方向

合併資產負債表

單位：新台幣仟元

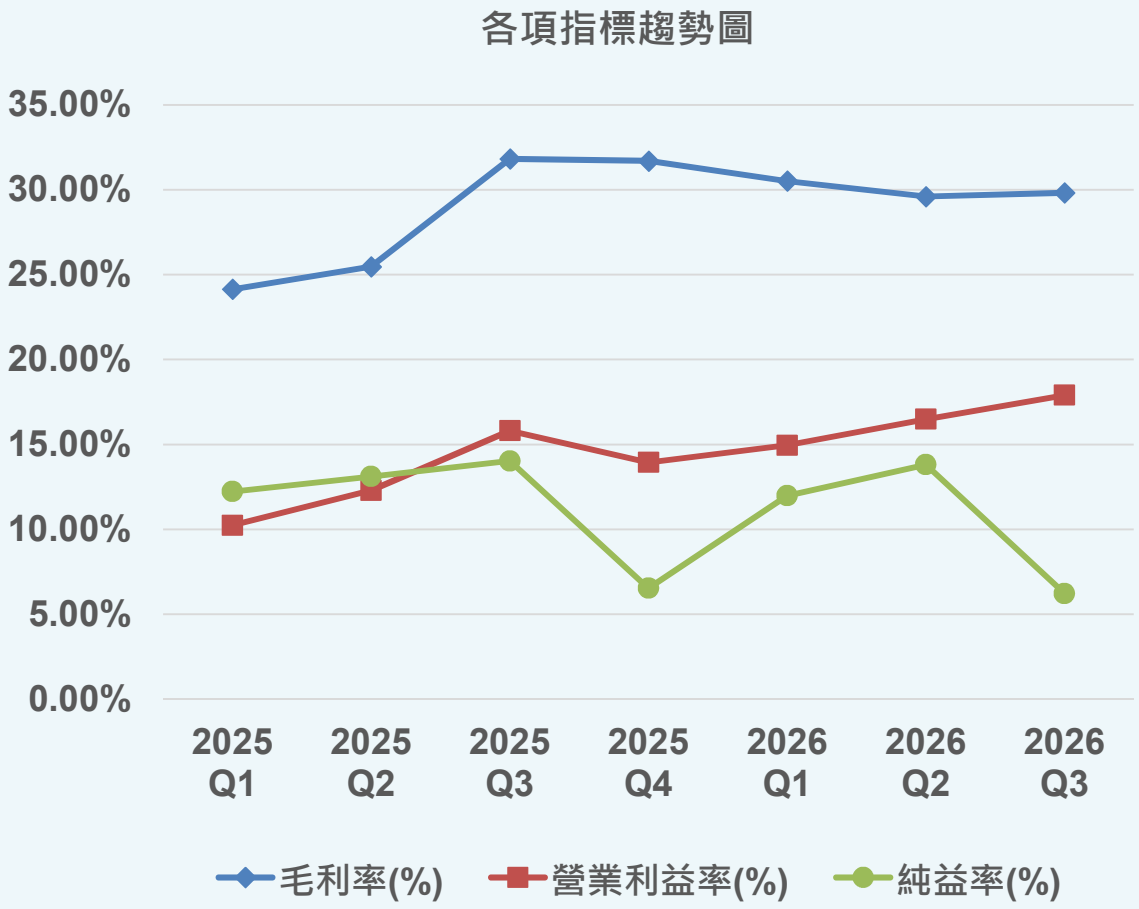
項目	2026第三季	佔比	2026第二季	佔比	2025第三季	佔比
現金及約當現金	1,086,376	11%	1,074,145	11%	820,718	9%
金融資產-流動	3,238,687	33%	3,149,470	33%	3,157,574	36%
應收帳款及票據	1,730,189	18%	1,519,377	15%	1,532,276	17%
存貨	573,877	6%	516,617	5%	431,029	5%
其他流動資產	386,307	3%	273,531	3%	280,397	3%
金融資產-非流動	1,436,555	15%	1,800,872	19%	1,333,452	15%
不動產廠房及設備	1,252,201	13%	1,251,454	13%	1,208,008	14%
其他非流動資產	131,356	1%	131,804	1%	129,527	1%
資產總額	**9,835,548**	**100%**	**9,717,270**	**100%**	**8,892,981**	**100%**
短期借款	1,800,727	19%	1,884,045	19%	2,237,162	26%
應付帳款及票據	403,096	4%	403,038	4%	337,855	4%
其他流動負債	668,173	6%	991,443	10%	472,297	5%
非流動負債	547,935	6%	90,729	1%	95,261	1%
負債總額	**3,419,931**	**35%**	**3,369,255**	**34%**	**3,142,575**	**36%**
股東權益總額	**6,415,617**	**65%**	**6,348,015**	**66%**	**5,750,406**	**64%**

合併綜合損益表

單位：新台幣仟元

項目	2026年 第三季	2026年 第二季	與前期 比較	2025年 第三季	與去年 比較	2026年 前三季	2025年 前三季	與去年 比較
營業收入	1,461,006	1,337,324	9.25%	1,250,208	16.86%	4,044,746	3,600,785	12.33%
營業成本	(1,025,417)	(941,535)	8.91%	(852,544)	20.28%	(2,833,092)	(2,620,042)	8.13%
營業毛利	435,589	395,789	10.06%	397,664	9.54%	1,211,654	980,743	23.54%
營業費用	(174,012)	(175,225)	-0.69%	(199,985)	-12.99%	(543,236)	(518,217)	4.83%
營業淨利	261,577	220,564	18.59%	197,679	32.32%	668,418	462,526	44.51%
非營業項目	12,477	63,204	-80.26%	32,791	-61.95%	83,922	143,065	-41.34%
稅前損益	274,054	283,768	-3.42%	230,470	18.91%	752,340	605,591	24.23%
所得稅費用	(182,974)	(99,104)	84.63%	(55,107)	232.03%	(327,320)	(132,388)	147.24%
稅後純益	91,080	184,664	-50.68%	175,363	-48.06%	425,020	473,203	-10.18%
稅後純益(歸屬於母公司)	**88,944**	**187,382**	**-52.53%**	**172,464**	**-48.43%**	**425,301**	**463,744**	**-8.29%**
基本每股盈餘(新台幣元)(1)	**0.84**	**1.77**		**1.63**		**4.03**	**4.39**	
(1).加權平均流通在外股數	105,596	105,596		105,596		105,596	105,596	

季度趨勢



		營業收入(新台幣億元)	毛利率(%)	營業利益率(%)	純益率(%)
2025	Q1	11.72	24.14%	10.24%	12.23%
	Q2	11.79	25.47%	12.29%	13.11%
	Q3	12.50	31.81%	15.81%	14.03%
	Q4	13.07	31.69%	13.94%	6.54%
2026	Q1	12.46	30.51%	14.95%	11.98%
	Q2	13.37	29.60%	16.49%	13.81%
	Q3	14.61	29.81%	17.90%	6.23%

2026 Q3事業群表現

通路事業群

營收 4.73 億

獲利 0.36 億

營收 YoY 30% | QoQ 14%

獲利 YoY 170% | QoQ -20%

製造事業群

營收 8.10 億

獲利 1.57 億

營收 YoY 13% | QoQ 11%

獲利 YoY 5% | QoQ 10%

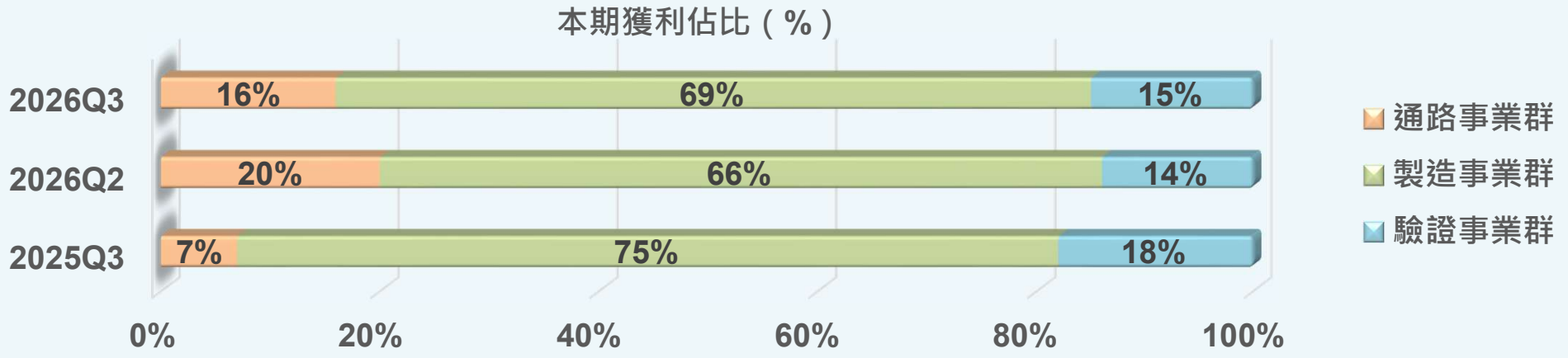
驗證事業群

營收 1.78 億

獲利 0.34 億

營收 YoY 5% | QoQ -6%

獲利 YoY -8% | QoQ 10%



2026 前三季事業群表現

通路事業群

營收 12.84 億
獲利 0.95 億

營收 YoY 4% | 獲利 YoY 83%

獲利佔比 10% → 16%

製造事業群

營收 22.11 億
獲利 4.24 億

營收 YoY 19% | 獲利 YoY 18%

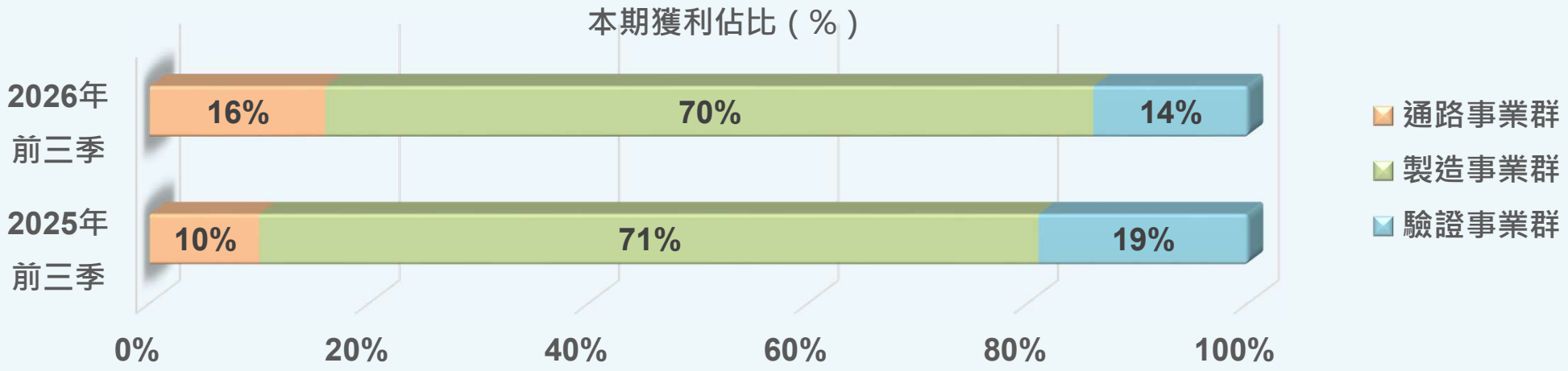
獲利佔比 71% → 70%

驗證事業群

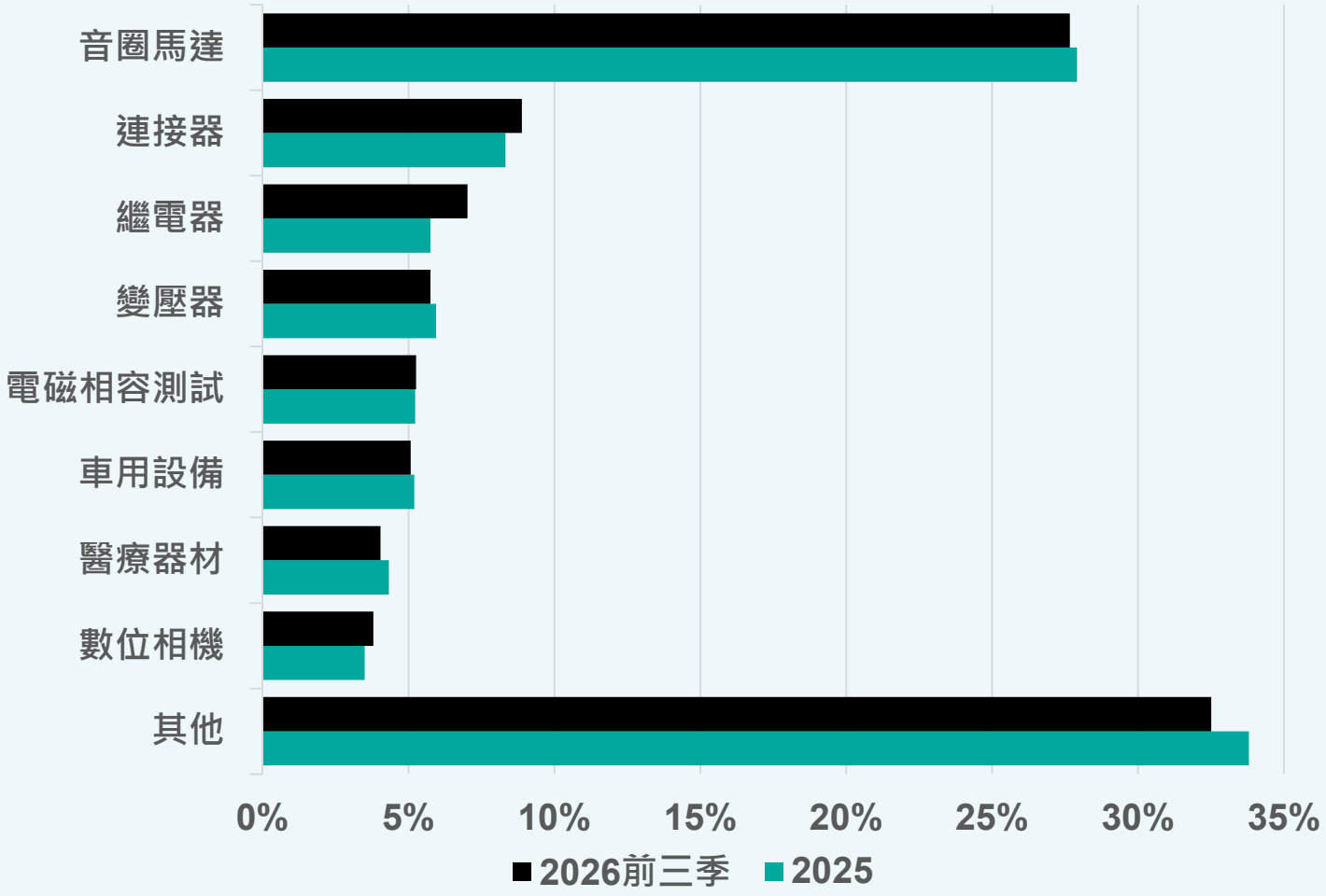
營收 5.50 億
獲利 0.88 億

營收 YoY 8% | 獲利 YoY -9%

獲利佔比 19% → 14%



集團營收比重：產品別



2025 → 2026 前三季

產品別	2025	2026 前三季
音圈馬達	27.91%	27.67%
連接器	8.32%	8.89%
繼電器	5.75%	7.02%
變壓器	5.95%	5.75%
電磁相容測試	5.23%	5.26%
車用設備	5.20%	5.07%
醫療器材	4.33%	4.04%
數位相機	3.50%	3.79%
其他	33.81%	32.51%

製造事業群之連接器及繼電器營收比重提升，有助優化獲利結構，產品組合持續朝高附加價值應用發展。

製造事業群策略方向

01 擴大經濟規模

增加繼電器代工品項

電源/儲能/工控繼電器、歐洲市場

02 創造產品價值

集成式複合產品的開發

VCM應用產品擴增、A客戶導入IMB 產品

03 開發新產品

新產品、新客戶、新市場

AI伺服器部件、TPU/LSR

04 降本增效

生產線自動化率提升

機器視覺、機器人/機械手

通路事業群策略方向｜01

顯示器

- HMI｜工控｜醫療｜農機｜採礦機｜無人機｜車用｜電子標籤
- TFT Display｜QLED｜Touch Panel｜透明屏｜ESL Driver I.C｜I/F I.C

電動車 / E-Bike

- 倒車雷達｜車門隱藏式把手｜充電口檢測｜ADAS｜盲點偵測｜後方來車偵測｜E-bike儀表
- 各式Switch｜24G毫米波雷達｜變壓器｜QLED｜鏡頭模組

醫　療

- 超音波｜電腦斷層｜呼吸器｜血液透析機｜細胞再生｜AI醫療檢測儀器
- RX / TX I.C模組｜各式傳感器｜AI Color Chart ｜直流無刷微型Motor｜閃爍體｜ Micro Carriers（微載體）｜Freezer Bag（冷凍保存袋）｜Biochip（生物晶片）

通路事業群策略方向｜02

工控相關

- AGV｜AMR｜工廠自動化｜變頻器｜工具機｜IP CAM｜強固型平板｜機器人｜無人機
- TFT面板｜相機模組｜Diode模組｜Sensor｜Motor I.C｜通信模組｜線纜

各式材料

- 電子材料｜隔熱及散熱材料｜再生醫療耗材｜高機能塑膠｜固態電池材料｜光學材料｜氮化矽基板｜軟磁材料
- 微型電池｜光學樹脂｜PE環保包材｜潤滑油｜均溫板｜黏著劑

網通 / 家電

- IAD｜5G CPE｜散熱風扇｜洗衣機｜空淨機｜冷氣｜冰箱｜除溼機
- 信號繼電器｜BLDC Motor｜通信模組｜Sensor

新型電源

- 車載｜工控｜伺服器｜通訊
- SiC / IGBT｜MosFet / Diode｜Die / Wafer / 模組｜Relay

驗證事業群策略方向 | 01

01	擴增 RF 量測能力	持續投資5G NR / 6G / 非地面網路（NTN）通訊及 Wi-Fi 6E / 7 / 8 等新技術
02	擴建安規 / 節能領域	新增USB Type C產品 & 擴增台灣除濕機產品及可燃式冷媒的資質，中國大陸伺服器產品的 CECP 節能及 CEL 能效資質
03	車用電子檢測領域	增設車載電子檢測 3m 電波暗室及設立車載電子 EMC 檢測場，開發車載電子 & 整車檢測自動軟體

驗證事業群策略方向 | 02

04 新增小型電池及新能源轉換產品檢測

新增穿戴式及便攜式裝置的二次鋰電池檢測，尋求與國際認證機構合作進行相關電池檢測

05 擴充AI 伺服器產品能量

擴增 AI 伺服器的可檢測容量，配置大型電源及提供水冷散熱系統（CDU），以擴充 AI 伺服器相關產品檢測

06 擴充檢測服務點

因應美國加徵關稅政策及 FCC 對中國實驗室的禁止令，擴充台灣現有林口與內湖的場地及增設其他場地的可行性

07 新增資安檢測能力

因應物聯網產品資安要求，新增物聯網產品資安檢測資質能力

問與答

Questions & Answers

2026 Q3

法人說明會簡報結束

THANK YOU

www.audix.com.tw

IR@audix.com